

Matériel de soudage et brasage

Solder wire S-Sn99cu1 2.5% 1.5 mm 100 glead free

160430



haupa®

Solder wire S-Sn99cu1 2.5% 1.5 mm 100 glead free

	160430
Matériau	Étain/cuivre
Teneur en étain	99 %
Diamètre	1.5 mm
Poids	100 g
Finition avec fondant	Oui
Part de fondant	2.5 %

Marque	HAUPA
Art. N°	160430
Unité de vente	pc
EAN PCE	4011923179953
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	83113000